

A

A

5%

5%

2018 11

	9,063.1400
	2009 11 13
	2018 9 26
	647 12
	www.giantec-semi.com

IC

IC

EEPROM

EEPROM

ISO9001 ISO14001

/

99.97%

1970 42010619701126XXXX
2017 4 1992
7 1997 10
1997 11 2014 4

1992

2017

5%

5%

1

2004 1 22

(

28.36%

2

2009 9 1

6

8 806-7

Terence Taneng Chuan

Body Corporate

IC

12.43%

3

2012 02 23

8 6 710-128

2

3

4

5

12.33%

4

2015 06 01

58 13 1309

10.79%

5

2010 6 22

5

6.17%

6

2014 11 19

32 2 9 906-09

6.17%

7

2018 02 06

1 2915

6.03%

8

2016 5 10

6 8 806-7

CORP

6.00%

2018 11

1

2

3

4

5

6

1

2

5%

5%

3

1

1

A

2

3

4

2

3

4

5

6

7

8

A

1

2

A

(此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于聚辰半导体股份有限公司首次公开发行股票辅导备案情况报告》之签署页)

天



有限公司

2018年11月20日

编号:

中国国际金融股份有限公司

法定代表人授权书

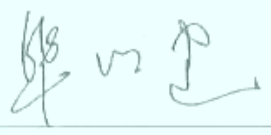
中国国际金融股份有限公司黄朝晖签署与投资银行业务相关文件、与上市公司并购重组财务顾问业务相关的申报文件可根据投资银行部业务及管理需要转授权投资银行部

兹授权中国相关的协议和件除外。黄朝晖执行负责人王

自签署之日起生效，自上述授权文件撤销之日起失效。

本授权自

中国国际金融股份有限公司



毕明建

代履董事、代履法定代表人、首席执行官

二零一八年一月十九日

编号:

授 权 书

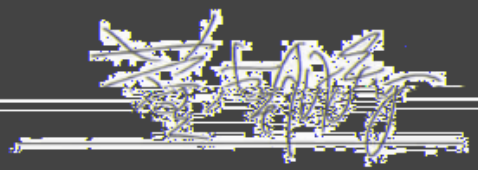
务 愿

签署与投资银行业务相关的协议和文件，与上市公司并购重组财
问业务相关的申报文件除外。

起生效

本授权自签署之日起生效，自上述授权撤销之日

中国国际金融股份有限公司



敬 请 照 册

月十九日

二〇一八年